

概要

この通知は、一部の開発システム製品が製造中止となることをお知らせするものです。

内容

ザイリンクスは定期的に製品の見直しを実施しており、その結果、次の製品の製造を中止することを決定いたしました。この通知と併せて、これまでに発行された製造中止通知もご一読下さい。過去の通知は次のサイトから入手できます。http://www.xilinx.com/support/documentation/customer_notices.htm

該当製品

1. [更新されるソフトウェア](#)
2. [XPA 「-INT」 製品番号の使用中止](#)
3. [LogiCORE™ セキュリティ モニタ コア](#)
4. [FMC デバッグ メザニン カード](#)
5. [在庫限りの販売となるザイリンクス開発システム キットとボード製品](#)

表 1：更新されるソフトウェア

製品番号	説明	代替製品
EFR-CSP-SIOTK-FL	ChipScope™ Pro Standalone Including Serial IO Toolkit, Floating License Renewal	EF-CSP-SIOTK-FL
EFR-CSP-SIOTK-NL	ChipScope Pro Standalone Including Serial IO Toolkit, Node-Locked License Renewal	EF-CSP-SIOTK-NL
EFR-DSP-PC-FL	System Generator for DSP, Floating License Renewal	EF-DSP-PC-FL
EFR-DSP-PC-NL	System Generator for DSP, Node-Locked License Renewal	EF-DSP-PC-NL
EFR-EDK-FL	Embedded Development Kit (EDK), Floating License Renewal	EF-EDK-FL
EFR-EDK-NL	Embedded Development Kit (EDK), Node-Locked License Renewal	EF-EDK-NL
EFR-ISE-DSP-FL	ISE® Design Suite: DSP Edition, Floating License Renewal	EF-ISE-DSP-FL
EFR-ISE-DSP-NL	ISE Design Suite: DSP Edition, Node-Locked License Renewal	EF-ISE-DSP-NL
EFR-ISE-EMBD-FL	ISE Design Suite: Embedded Edition, Floating License Renewal	EF-ISE-EMBD-FL
EFR-ISE-EMBD-NL	ISE Design Suite: Embedded Edition, Node-Locked License Renewal	EF-ISE-EMBD-NL

表 1 (続き) : 更新されるソフトウェア

製品番号	説明	代替製品
EFR-ISE-LOG-FL	ISE Design Suite: Logic Edition, Floating License Renewal	EF-ISE-LOG-FL
EFR-ISE-LOG-NL	ISE Design Suite: Logic Edition, Node-Locked License Renewal	EF-ISE-LOG-NL
EFR-ISE-SYSTEM-FL	ISE Design Suite: System Edition, Floating License Renewal	EF-ISE-SYSTEM-FL
EFR-ISE-SYSTEM-NL	ISE Design Suite: System Edition, Node-Locked License Renewal	EF-ISE-SYSTEM-NL
EFR-SDK-FL	Software Development Kit (SDK), Floating License Renewal	EF-SDK-FL
EFR-SDK-NL	Software Development Kit (SDK), Node-Locked License Renewal	EF-SDK-NL
UEFR-ISE-DSP-25	University ISE Design Suite: DSP Edition, 25 License Bundle Renewal	UEF-ISE-DSP-25
UEFR-ISE-DSP-50	University ISE Design Suite: DSP Edition, 50 License Bundle Renewal	UEF-ISE-DSP-50
UEFR-ISE-EMBD-25	University ISE Design Suite: Embedded Edition, 25 License Bundle Renewal	UEF-ISE-EMBD-25
UEFR-ISE-EMBD-50	University ISE Design Suite: Embedded Edition, 50 License Bundle Renewal	UEF-ISE-EMBD-50
UEFR-ISE-LOG-25	University ISE Design Suite: Logic Edition, 25 License Bundle Renewal	UEF-ISE-LOG-25
UEFR-ISE-LOG-50	University ISE Design Suite: Logic Edition, 50 License Bundle Renewal	UEF-ISE-LOG-50
UEFR-ISE-SYSTEM-25	University ISE Design Suite: System Edition, 25 License Bundle Renewal	UEF-ISE-SYSTEM-25
UEFR-ISE-SYSTEM-50	University ISE Design Suite: System Edition, 50 License Bundle Renewal	UEF-ISE-SYSTEM-50

表 2 : XPA 「-INT」 製品番号

製品番号	説明	代替製品
DS-XPA-10K-INT	Xilinx Productivity Advantage 1 Year Agreement, \$10k Max, International	DS-XPA-10K
DS-XPA-50K-INT	Xilinx Productivity Advantage 1 Year Agreement, \$50k Max, International	DS-XPA-50K
DS-XPA-200K-INT	Xilinx Productivity Advantage 1 Year Agreement, \$200k Max, International	DS-XPA-200K
DS-XPA-500K-INT	Xilinx Productivity Advantage 1 Year Agreement, \$500k Max, International	DS-XPA-500K
DS-XPA2-50K-INT	Xilinx Productivity Advantage 2 Year Agreement, \$50k Max, International	DS-XPA2-50K
DS-XPA2-200K-INT	Xilinx Productivity Advantage 2 Year Agreement, \$200k Max, International	DS-XPA2-200K
DS-XPA2-500K-INT	Xilinx Productivity Advantage 2 Year Agreement, \$500k Max, International	DS-XPA2-500K
DS-XPA3-50K-INT	Xilinx Productivity Advantage 3 Year Agreement, \$50k Max, International	DS-XPA3-50K
DS-XPA3-200K-INT	Xilinx Productivity Advantage 3 Year Agreement, \$200k Max, International	DS-XPA3-200K
DS-XPA3-500K-INT	Xilinx Productivity Advantage 3 Year Agreement, \$500k Max, International	DS-XPA3-500K

メモ : 内部システムの改善に伴い、XPA 製品番号に「-INT」を付ける必要がなくなりました。2010 年 1 月 1 日以降は、「-INT」製品番号を使用しないで下さい。

表 3 : LogiCORE セキュリティ モニタ コア

製品番号	説明	代替製品
DO-DI-MIL-SECMON-VIRTEX4	LogiCORE, Virtex®-4 Security Monitor Core, Site License	DO-DI-MIL-SECMON-SITE DO-DI-MIL-SECMON-GNU-SITE
SC-DI-MIL-SECMON-VIRTEX4	LogiCORE, Virtex-4 Security Monitor Core, Site License Renewal	SC-DI-MIL-SECMON-SITE SC-DI-MIL-SECMON-GNU-SITE
DO-DI-MIL-SECMON-VIRTEX4-WW	LogiCORE, Virtex-4 Security Monitor Core, Worldwide License	DO-DI-MIL-SECMON-WW DO-DI-MIL-SECMON-GNU-WW
SC-DI-MIL-SECMON-VIRTEX4-WW	LogiCORE, Virtex-4 Security Monitor Core, Worldwide License Renewal	SC-DI-MIL-SECMON-WW SC-DI-MIL-SECMON-GNU-WW
DO-DI-MIL-SECMON-VIRTEX5	LogiCORE, Virtex®-5 Security Monitor Core, Site License	DO-DI-MIL-SECMON-SITE DO-DI-MIL-SECMON-GNU-SITE
SC-DI-MIL-SECMON-VIRTEX5	LogiCORE, Virtex-5 Security Monitor Core, Site License Renewal	SC-DI-MIL-SECMON-SITE SC-DI-MIL-SECMON-GNU-SITE
DO-DI-MIL-SECMON-VIRTEX5-WW	LogiCORE, Virtex-5 Security Monitor Core, Worldwide License	DO-DI-MIL-SECMON-WW DO-DI-MIL-SECMON-GNU-WW
SC-DI-MIL-SECMON-VIRTEX5-WW	LogiCORE, Virtex-5 Security Monitor Core, Worldwide License Renewal	SC-DI-MIL-SECMON-WW SC-DI-MIL-SECMON-GNU-WW

メモ : 保証期間内のお客様は、その契約終了まで影響はありません。既存のお客様はそのサポート契約を更新された時点で、新しい製品番号が適用されます。

表 4 : FMC デバッグ メザニン カード

製品番号	説明	代替製品
HW-FMC-DBG-G	FMC Debug Mezzanine Card	HW-FMC-XM105-G

メモ : 製品番号のみ変更され、キットに含まれる製品内容に変更はありません。

表 5 : 在庫限りの販売となるザイリンクス開発システム製品

製品番号	説明	代替製品
HW-S3PCIE-DK	Spartan®-3 PCI Express Design Kit	No Xilinx Direct Replacement
HW-XA3S1600E-UNI-G	Spartan®-3E Automotive ECU Development Kit	No Xilinx Direct Replacement
HW-XA3S1600E-UNI-G-J	Spartan-3E Automotive ECU Development Kit – Japan Edition	No Xilinx Direct Replacement
DO-CPLD-DK-G	CPLD Design Kit	No Xilinx Direct Replacement
HW-CR11-PM-ACC-G	CoolRunner™-II Starter Kit Peripheral Module Bundle	No Xilinx Direct Replacement
HW-PC4	Parallel Cable IV for FPGA and CPLD	HW-USB-II-G
HW-PC4-MS	Mouse Splitter Cable for Parallel Cable IV	No Xilinx Direct Replacement
HW-XGI-DEBUG-G	Add-on Debugging Module	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-BERG-SDRAM	Add-On Memory Module	No Xilinx Direct Replacement

表 5 (続き) : 在庫限りの販売となるザイリンクス開発システム製品

製品番号	説明	代替製品
HW-AFX-BERG-EPHY	Add-On Ethernet Module	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-SMA-HSSDC2	SMA to HSSDC2 Conversion Module	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-SMA-NQSL-G	NELCO QUAD Serial Loop (Lead-Free)	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-SMA-RJ45	SMA to RJ45 Conversion Module	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-SMA-SATA	SMA to Serial ATA (SATA) Conversion Module	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-SMA-SFP	SMA to SFP Conversion Module	No Xilinx Direct Replacement
HW-PCIE-SMA-G	PCIE to SMA Conversion Module (Lead-Free)	No Xilinx Direct Replacement
HW-XGI-SCLK-G	Xilinx Generic Interface, SuperClock Module (Lead-Free)	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-FF668-400	Virtex-4 Socketed Board Supporting Devices in FF668 Package	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-SF363-400	Virtex-4 Socketed Board Supporting Devices in FF363 Package	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-FF1513-400	Virtex-4 Socketed Board Supporting Devices in FF1513 Package	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-FF324-500-G	Virtex-5 Socketed Board Supporting Devices in FF324 Package (Lead-Free)	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-FF1153-500-G	Virtex-5 Socketed Board Supporting Devices in FF1153 Package (Lead-Free)	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-FF665-500-G	Virtex-5 Socketed Board Supporting Devices in FF665 Package (Lead-Free)	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-FF665FXT-500-G	Virtex-5 Socketed Board Supporting FXT Devices in FF665 Package (Lead-Free)	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-FF676-500-G	Virtex-5 Socketed Board Supporting Devices in FF676 Package (Lead-Free)	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-FF1738-500-G	Virtex-5 Socketed Board Supporting Devices in FF1738 Package (Lead-Free)	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-FF1738FXT-500-G	Virtex-5 Socketed Board Supporting FXT Devices in FF1738 Package (lead-Free)	No Xilinx Direct Replacement
HW-AFX-FF1136-500-G	Virtex-5 Socketed Board Supporting Devices in FF1136 Package (Lead-Free)	No Xilinx Direct Replacement
HW-V4-ML423-UNI-G	Virtex-4 FX100 Characterization Board (Lead-Free)	No Xilinx Direct Replacement
HW-V4-ML423-UNI-G-J	Virtex-4 FX100 Characterization Board, Japan Specific (Lead-Free)	No Xilinx Direct Replacement
HW-V5-ML561-UNI-G	Virtex-5 Memory Development Board	No Xilinx Direct Replacement
HW-V5-ML561-UNI-G-J	Virtex-5 Memory Development Board, Japan Specific	No Xilinx Direct Replacement

表 5 (続き) : 在庫限りの販売となるザイリンクス開発システム製品

製品番号	説明	代替製品
HW-V5-ML521-UNI-G	Virtex-5 LX50T Characterization Board (Lead-Free)	No Xilinx Direct Replacement
HW-V5-ML521-UNI-G-J	Virtex-5 LX50T Characterization Board, Japan Specific (Lead-Free)	No Xilinx Direct Replacement
HW-V5-ML525-UNI-G	Virtex-5 LXT ML525 RocketIO Characterization Platform	No Xilinx Direct Replacement
HW-V5-ML525-UNI-G-J	Virtex-5 LXT FPGA ML525 RocketIO Characterization Platform, Japan Specific	No Xilinx Direct Replacement

メモ :

1. 上記すべての開発システム製品に含まれるリファレンス デザインは、「現状有姿」にて提供されています。
2. リファレンス デザインをサポートするデザイン環境は、ISE® 11.1 までです。

キーデータおよび注文情報

更新されるソフトウェア

この変更は、即時施行されます。

XPA 「-INT」製品番号の使用中止

2010 年 1 月 1 日以降は注文番号に「-INT」を使用しないで下さい。

最終受注日 : 2010 年 3 月 31 日

最終出荷日 : 製品のリード タイムによって異なります。

LogiCORE セキュリティ モニタ コア

最終受注日 : 2010 年 3 月 31 日

最終受注日 : 2010 年 4 月 14 日

テクニカル サポートは、2010 年 12 月 31 日をもって終了します。

FMC デバッグ メザニン カード

最終受注日 : 2010 年 2 月 1 日

最終受注日 : 2010 年 2 月 15 日

テクニカル サポートは、2010 年 12 月 31 日をもって終了します。

ザイリンクス開発システム キットとボード製品

在庫限りの販売 : 記載した製品は現時点では在庫がありますが、それらの補充予定はありません。在庫がなくなり次第、注文受付を終了させていただきます。

これらの製品に対するテクニカル サポートは、販売完了後 6 ヶ月で終了します。

お問い合わせ先

製品在庫に限りがある場合がございますので、製品のLTB (Last-Time-Buy) 注文は、上記のキーデート以前に時間的余裕をもってご発注下さい。また、LTB 注文が現時点のレート以上になることが予想される場合、ご注文の見直しをザイリンクス販売代理店までご連絡下さい。すべての注文は NCNR (Non-Cancellable and Non-Returnable) 条件のもと、先着順の形で対応させていただきます。その他ご不明な点、ご質問等ございましたら、ザイリンクス販売代理店までお問い合わせ下さい。

重要なお知らせ：カスタマ変更通知 (PCN、PDN、Quality Alert) は、弊社のサポート ウェブ サイト <http://japan.xilinx.com/support> から e-mail によるアラート配信として受信できます。アラートにご登録後、My アラートにカスタマ変更通知が含まれるようにカスタマイズして下さい。これにより、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができるようになります。登録方法は、[ザイリンクス アンサー# 18683](#) を参照して下さい。

改訂履歴

次の表に、この文書の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	内容
2010/01/11	1.0	初版リリース

Notice of Disclaimer

THE XILINX HARDWARE FPGA AND CPLD DEVICES REFERRED TO HEREIN (“PRODUCTS”) ARE SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE XILINX LIMITED WARRANTY WHICH CAN BE VIEWED AT <http://www.xilinx.com/warranty.htm>. THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT EXTEND TO ANY USE OF PRODUCTS IN AN APPLICATION OR ENVIRONMENT THAT IS NOT WITHIN THE SPECIFICATIONS STATED ON THE XILINX DATA SHEET. ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. PRODUCTS ARE NOT DESIGNED OR INTENDED TO BE FAIL-SAFE, OR FOR USE IN ANY APPLICATION REQUIRING FAIL-SAFE PERFORMANCE, SUCH AS LIFESUPPORT OR SAFETY DEVICES OR SYSTEMS, OR ANY OTHER APPLICATION THAT INVOKES THE POTENTIAL RISKS OF DEATH, PERSONAL INJURY OR PROPERTY OR ENVIRONMENTAL DAMAGE (“CRITICAL APPLICATIONS”). USE OF PRODUCTS IN CRITICAL APPLICATIONS IS AT THE SOLE RISK OF CUSTOMER, SUBJECT TO APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS. ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

この通知は参照用として、英語版 (XCN10002、バージョン 1.0、2010 年 1 月 11 日発行) を翻訳したものです。